

報道関係者各位

2011年10月17日

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

IntelとAMDの最新ソケットに対応したトップフロータイプのCPUクーラー
特許取得のVGFとAPP技術、フラップ形状の独自フィンとニッケルコーティングを採用
TDP200W+対応、熱抵抗 0.12°C/Wで高い冷却性能を実現！
T.B.Silenceタイプの 120mmファン搭載モデルETD-T60-TB

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel と AMD の最新ソケットに対応したトップフロータイプの CPU クーラー、ファンには独自構造によって静音性と冷却性を高めた T.B.Silence タイプの 120mm ファンを搭載した ETD-T60-TB を 2011 年 10 月 22 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

【ETD-T60-TB】

ETD-T60-TB は、Intel と AMD の最新ソケットに対応したトップフロータイプの CPU クーラーです。特許を取得した VGF テクノロジと APP ブラケットや、独自のフラップ形状を採用して、熱抵抗 0.12°C/W の高い冷却性能を実現しています。また、酸化や腐食に強いニッケルコーティングを施して高い冷却性能を維持します。ファンには、独自構造によって静音性と冷却性を高めた T.B.Silence タイプの 120mm ファンを採用しています。



【ETD-T60-TB 製品特徴】

・Intel と AMD の最新ソケットに対応

付属のユニバーサルブラケットを利用してことで、Intel と AMD の最新ソケットで使用できます。対応 CPU ソケットは Intel LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775、AMD Socket AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 です。

・インテル系マザーボード取り付けガイド

http://www.enermaxjapan.com/cpu-cooler/ETD-T60/ETD-T60_Installation-example_intel.pdf

・AMD 系マザーボード取り付けガイド

http://www.enermaxjapan.com/cpu-cooler/ETD-T60/ETD-T60_Installation-example_AMD.pdf

・特許を取得した APP ブラケットの採用

自動的に圧力を調整する APP(自動可変圧力)ブラケットを採用しています。CPU ソケットに対して、18~28KgW の圧力を自動で調整しながら確実に密着して、高い熱伝導効率を実現しています。

・特許を取得した VGF テクノロジの採用

55 枚のアルミニウムフィンすべてに特許を取得した VGF(ヴォルテックスジェネレーターフロー)加工が施されています。ヒートパイプ背面の無風領域に空気を取り込むことで、ヒートシンクの冷却効果を高めます。また、ニッケルコーティングを施することで酸化や腐食に強く、変わらぬ冷却性能を維持します。

・フラップ形状を施した独自のフィン

フラップ形状を施した独自のフィンを採用しています。独自形状のフィンにより、外側の空気をヒートシンクに取り込むための最適な気流を作り出します。

・高い冷却性能を維持するニッケルコーティング

ヒートパイプとフィンにニッケルコーティングが施されています。CPU クーラーの酸化や腐食を防止することで、高い冷却性能を維持します。

・ファンの振動や共振を防ぐ防振ゴムを採用

ファンの振動や共振を防ぐ防振ゴムを採用しています。ヒートシンクとファンの接触面に防振ゴムを備え、冷却性能を犠牲にすることなく低ノイズの環境を提供します。

・PWM 機能を搭載した T.B.Silence 120mm ファンの採用

PWM 機能を搭載した T.B.Silence (<http://www.links.co.jp/items/ener-others/uctb12p.html>) タイプの 120mm ファンを採用しています。ツイスターべアリングやバッド wingingブレード構造、ハロフレーム構造、フェアリーフレーム構造を採用し、優れた冷却性能と、高い静音性を実現しました。最小回転数 800rpm～最大回転数 1800rpm まで対応します。ファンの振動を抑える振動防止ゴムを付属しています。

・CPU グリス Dow Corning TC-5121 付属

高い熱伝導率を実現する Dow Corning 製 CPU グリス、TC-5121 を付属しています。高い熱伝導率と冷却性能を実現する CPU グリスです。

【ETD-T60-TB 製品詳細】

型番	ETD-T60-TB	
サイズ	151(奥行) × 131(幅) × 115(高さ)mm *ヒートパイプの突起部分も高さに含まれています。	
ヒートパイプ	素材	銅(ニッケルコーティング)
	本数	6 本
	直径	6mm
ベース	素材	アルミニウム
フィン	素材	アルミニウム(ニッケルコーティング)
重量	クーラー本体	約 535g
	ファン	約 121g
対応 CPU ソケット	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i7/i5/i3 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i7/i5/i3 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA775	Core2 シリーズ Pentium シリーズ

		Celeron
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1	AMD A シリーズ AMD Phenom II X8/X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Sempron
ファン	PWM120mm ファン	1
	サイズ	120(奥行) × 120(幅) × 25(高さ)mm
	コネクタ	4 ピン
	回転数	800～1800rpm ※PWM コントロール機能を持つマザーボードに接続することにより、BIOS からファンスピードコントロールが可能です。
	ペアリング	ツイスターペアリング
	機能	PWM 制御
	エアフロー	37.57～86.70 CFM
	音響ノイズ	10～21 dBA
保証	1 年	
付属品	1 × 取扱説明書 1 × PWM120mm ファン 1 × ユニバーサルブラケット 1 × Intel 用ブラケットマウント 1 × AMD 用ブラケットマウント 4 × APP 支柱 4 × APP 支柱用取り付けネジ 2 × ブラケット固定用ネジ 4 × ワッシャー ¹ 4 × バックプレート固定用ナット 1 × ナット締付用ツール 1 × シリコングリス	
パッケージサイズ	167(奥行) × 202(幅) × 145(高さ)mm	

【ETD-T60-TB 発売詳細】

◆型番

ETD-T60-TB

◆発売日

2011 年 10 月 22 日

◆店頭予想売価

5,980 円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/ener-others/etdt60tb.html>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1224>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

ENERMAX正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp